



2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年7月28日

上場会社名 株式会社たけびし 上場取引所 東
コード番号 7510 URL <https://www.takebishi.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡垣 浩志
問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 大井 武 TEL 075-325-2118
経営戦略室長
四半期報告書提出予定日 2023年8月4日
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第1四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	23,830	5.5	1,003	33.4	1,202	46.5	779	43.3
2023年3月期第1四半期	22,594	32.7	752	13.1	820	8.9	543	9.5

(注) 包括利益2024年3月期第1四半期 1,496百万円 (98.7%) 2023年3月期第1四半期 753百万円 (39.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
2024年3月期第1四半期	円 銭 48.84	円 銭 —
2023年3月期第1四半期	円 銭 34.08	円 銭 —

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2024年3月期第1四半期	百万円 63,768	百万円 36,642	% 57.4
2023年3月期	百万円 64,076	百万円 35,608	% 55.6

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 36,627百万円 2023年3月期 35,595百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2023年3月期	円 銭 —	円 銭 27.00	円 銭 —	円 銭 29.00	円 銭 56.00
2024年3月期	円 銭 —				
2024年3月期(予想)		円 銭 29.00	円 銭 —	円 銭 29.00	円 銭 58.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	47,900	2.8	1,910	1.1	2,050	2.1	1,370	2.2	85.84
通期	100,000	2.7	3,980	1.6	4,150	2.7	2,770	1.2	173.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期1Q	15,961,000株	2023年3月期	15,961,000株
② 期末自己株式数	2024年3月期1Q	945株	2023年3月期	945株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期1Q	15,960,055株	2023年3月期1Q	15,960,062株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づいております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. その他	8
(1) 連結の販売状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、半導体・電子部品の需給乖離の緩和を背景として、自動車等の生産や輸出で持ち直しの動きが見られたものの、欧米のインフレ高止まりや金融引締め継続の影響により、世界的な景気後退懸念が強まる等、先行きの不透明な状況で推移しました。

このような状況下、当社グループは2026年度連結売上高1,300億円、NEWビジネス プラス300億円、連結経常利益60億円、ROE 9%を目標とする新中期ビジョン『T-L i n k 1 3 6 9』を始動し、FA機器等の基幹ビジネスの更なる拡大に加え、「グローバル」「メディカル」「オートメーション」「オリジナル」の4つの成長戦略の更なる進化や、総合商社を目指した「エネルギーソリューション」「モビリティ」「マテリアル」等のビジネス領域拡大にも注力し、成長市場に適応した「NEWビジネスの創造」に取り組んでまいりました。

更には、当社オリジナル製品やシステム提案等、当社の強みである技術力を活かした独自のソリューション提案による付加価値の高いビジネスモデルの構築にも注力してまいりました。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高238億30百万円（前年同期比5.5%増）、営業利益10億3百万円（前年同期比33.4%増）、経常利益12億2百万円（前年同期比46.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益7億79百万円（前年同期比43.3%増）となりました。

<セグメント別の状況>

産業機器システム分野においては、産業メカトロニクスが前年にあった産業用加工機の大口案件の影響により減少したものの、FA機器が半導体製造装置関連や衛生関連向けを中心に増加したことから、この部門全体の売上高は前年同期比17.1%の増となりました。

半導体・デバイス分野においては、デバイスが半導体製造装置やセキュリティ関連向けで堅調に推移したことに加え、インドの車載関連や東南アジアのEMS向けが増加したことから、この部門全体の売上高は前年同期比10.7%の増となりました。

これらの結果、FA・デバイス事業においては、売上高197億12百万円（前年同期比14.2%増、構成比82.7%）、営業利益9億53百万円（前年同期比38.0%増）となりました。

社会インフラ分野においては、昇降機を中心としたビル設備が増加したものの、放射線がん治療装置及び医療用診断装置が前年にあった大口案件の影響により減少したことから、この部門全体の売上高は前年同期比35.2%の減となりました。

情報通信分野では、OA機器が堅調に推移したことに加え、主力の携帯電話では高価格端末の販売増やアスベスト調査等の新たなビジネスが増加したことから、この部門全体の売上高は前年同期比7.0%の増となりました。

これらの結果、社会・情報通信事業においては、売上高41億17百万円（前年同期比22.8%減、構成比17.3%）、営業利益50百万円（前年同期比18.7%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3億7百万円減少し、637億68百万円となりました。これは主に、投資有価証券の増加9億37百万円があったものの、売上債権の減少12億7百万円があったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末より13億41百万円減少し、271億25百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少6億86百万円と未払法人税等の減少5億11百万円があったことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末より10億33百万円増加し、366億42百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加6億47百万円と利益剰余金の増加3億16百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期の業績予想につきましては、2023年4月28日に発表しました業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,494	6,693
受取手形、売掛金及び契約資産	21,901	20,361
電子記録債権	6,669	7,001
商品	13,591	13,988
仕掛品	44	89
その他	2,235	1,943
貸倒引当金	△104	△97
流動資産合計	50,832	49,980
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,912	1,893
土地	2,105	2,105
建設仮勘定	129	105
その他（純額）	139	145
有形固定資産合計	4,286	4,250
無形固定資産		
ソフトウェア	81	81
のれん	1,076	987
顧客関連資産	936	892
その他	20	20
無形固定資産合計	2,114	1,981
投資その他の資産		
投資有価証券	5,399	6,337
繰延税金資産	210	176
その他	1,242	1,052
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	6,843	7,555
固定資産合計	13,243	13,787
資産合計	64,076	63,768

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,787	16,125
電子記録債務	1,508	1,767
短期借入金	4,837	4,151
1年内返済予定の長期借入金	—	100
未払金	1,237	862
未払法人税等	926	414
賞与引当金	843	399
役員賞与引当金	—	39
その他	711	1,498
流動負債合計	26,853	25,360
固定負債		
長期借入金	250	—
長期未払金	49	49
繰延税金負債	959	1,387
再評価に係る繰延税金負債	5	5
役員退職慰労引当金	40	32
退職給付に係る負債	235	219
資産除去債務	26	24
その他	46	46
固定負債合計	1,613	1,765
負債合計	28,467	27,125
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,384	3,384
資本剰余金	4,058	4,058
利益剰余金	25,625	25,942
自己株式	△0	△0
株主資本合計	33,069	33,385
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,382	3,030
土地再評価差額金	△1,140	△1,140
為替換算調整勘定	1,198	1,269
退職給付に係る調整累計額	85	82
その他の包括利益累計額合計	2,526	3,241
非支配株主持分	13	15
純資産合計	35,608	36,642
負債純資産合計	64,076	63,768

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
売上高	22,594	23,830
売上原価	19,472	20,304
売上総利益	3,122	3,525
販売費及び一般管理費	2,369	2,522
営業利益	752	1,003
営業外収益		
受取利息	1	2
受取配当金	58	70
仕入割引	3	4
受取賃貸料	13	13
保険解約返戻金	—	88
その他	22	37
営業外収益合計	100	216
営業外費用		
支払利息	4	9
賃貸収入原価	5	5
為替差損	20	—
その他	0	3
営業外費用合計	32	18
経常利益	820	1,202
特別利益		
固定資産売却益	—	1
特別利益合計	—	1
特別損失		
固定資産除却損	6	0
減損損失	—	21
特別損失合計	6	21
税金等調整前四半期純利益	814	1,182
法人税、住民税及び事業税	110	222
法人税等調整額	160	179
法人税等合計	271	401
四半期純利益	543	781
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△0	1
親会社株主に帰属する四半期純利益	543	779

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	543	781
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△198	647
為替換算調整勘定	413	70
退職給付に係る調整額	△4	△3
その他の包括利益合計	209	714
四半期包括利益	753	1,496
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	753	1,494
非支配株主に係る四半期包括利益	△0	2

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

1. 前第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	FA・デバイス事業	社会・情報通信事業	合計
売上高			
外部顧客への売上高	17,264	5,330	22,594
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	—	0
計	17,264	5,330	22,594
セグメント利益	691	61	752

2. 当第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	FA・デバイス事業	社会・情報通信事業	合計
売上高			
外部顧客への売上高	19,712	4,117	23,830
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—
計	19,712	4,117	23,830
セグメント利益	953	50	1,003

3. その他

(1) 連結の販売状況

事業区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)			前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
	売上高 (百万円)	構成比 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)
産業機器システム	9,386	41.5	10,990	46.1	17.1	41,898	43.0
半導体・デバイス	7,877	34.9	8,722	36.6	10.7	34,757	35.7
F A・デバイス事業	17,264	76.4	19,712	82.7	14.2	76,655	78.7
社会インフラ	3,757	16.6	2,435	10.2	△35.2	13,701	14.1
情報通信	1,572	7.0	1,681	7.1	7.0	7,047	7.2
社会・情報通信事業	5,330	23.6	4,117	17.3	△22.8	20,748	21.3
合計	22,594	100.0	23,830	100.0	5.5	97,404	100.0

(注) 1. 上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。